

『 JPCA Show 2024 』 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2024 年 6 月 12 日（水）～ 2024 年 6 月 14 日（金）に東京ビッグサイトにて開催される『電子機器トータルソリューション展』へ出展する運びとなりました。

本展では「IC 開発ターンキーサービス」「信頼性評価・調査解析の受託サービス」をメインソリューションとして展示を予定しております。

また その他、設計・PKG・信頼性評価・解析などの工程ごとの受託、スポットでの対応もご説明させていただきます。

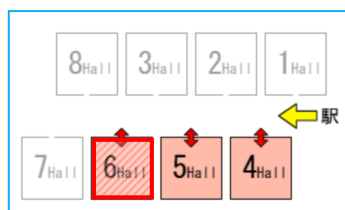
つきましては、ご多用中のところ恐縮ではございますが、当社ブース（小間番号：6H-14）にお越し頂き、製品・技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。
当日は過去の実績も合わせて紹介を予定しておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具



会 期 : 2024 年 6 月 12 日（水）～ 2024 年 6 月 14 日（金）
会 場 : 東京ビッグサイト 東 6 ホール
ブース番号 : 6H-14

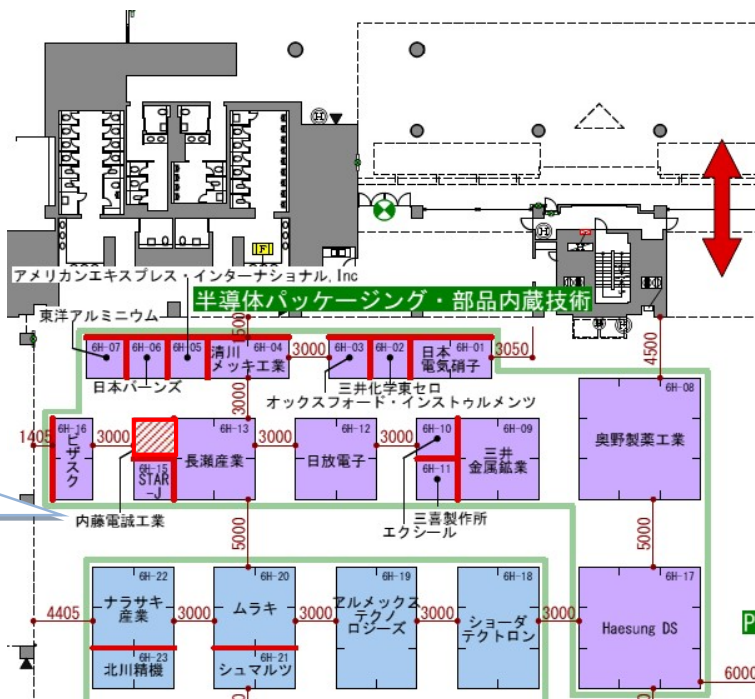
【ブース位置】 東京ビッグサイト 東展示棟 6ホール



e-Analog

ワンストップ
ONE STOP
SERVICE
信頼性試験～解析まで一貫体制

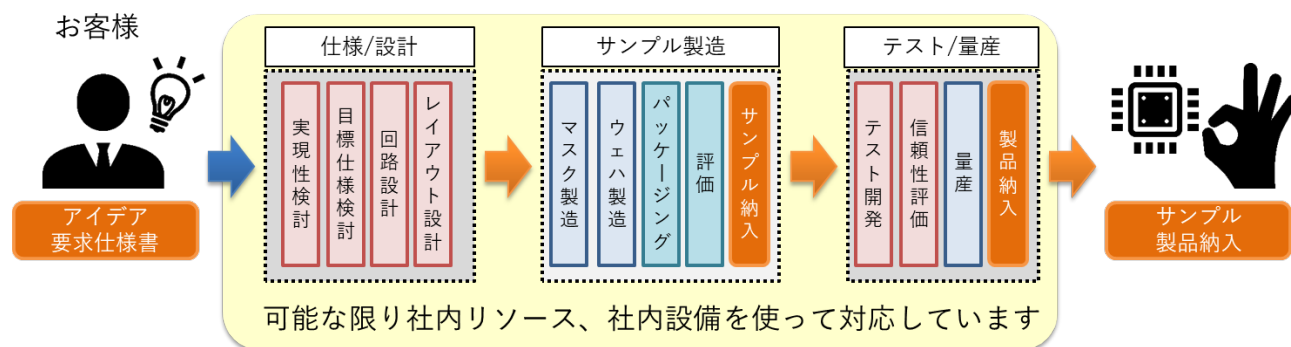
内藤電誠工業株
東 6 ホール 6H-14



裏面 【出展製品・サービス 一例】を紹介

● IC開発ターンキーサービス

カスタム IC をご検討のお客様に、少量多品種の IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。複数の国内外ファウンドリを使用できることから、お客様のご要求に最適なプロセスを提案いたします。ご要求数量やご予算に応じて MPW(Multi Project Wafer)、MLM(Multi Layer Mask)、フルマスクといった製造方法が選択でき、試作から量産対応まで承っております。



※国内外10社以上のシリコンファウンドリーの取り扱い実績あり

●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・調査解析の受託サービスでお客様の品質向上をサポートいたします。

- ・信頼性評価/環境試験
各種環境試験、連続モニタ、リフロー耐熱性試験、リボール、染色評価、熱抵抗測定
- ・物理解析/断面解析
顕微鏡観察、X線 CT 観察、SAT 観察、PKG 開封、SEM/EDX、断面加工
レーザー開封、ボンダブル・シェア強度試験、PIND 試験

他にも多数の製品や保有技術、サービスの紹介を用意してお待ちしております。



かわさきSDGs
ゴールドパートナー

川崎市は持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



内藤雷誠工業株

評価解析事業部 営業管理部

Tel. 044-811-5496 Fax. 044-850-5851

E-mail ndkz-hyouka@ndk-grp.jp

URL <https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>